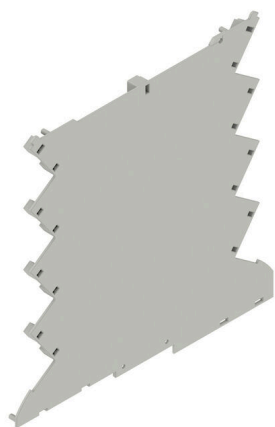


Zdjęcie produktu



Świat elektroniki w dysku

Z szerokością zaledwie 6,1 mm eksperci od rozwoju elektroniki tworzą całe światy kompaktowych aplikacji. Modułowa koncepcja obudowy, specjalnie zaprojektowana do płytek drukowanych, stanowi idealne rozwiązanie dla małych komponentów elektronicznych i złączy do PCB. Maksymalna swoboda designu dzięki dużej powierzchni netto 6800 mm² na płycie drukowanej zapewnia optymalny montaż złączy szeregowych do PCB przystosowanych do lutowania rozplýwowego THR, z wykorzystaniem geometrii gwarantujących oszczędność miejsca. Bezbłędny montaż i metoda lutowania są wspierane przez zoptymalizowane geometrie ramek i geometrie podpór. Ponadto konfigurowalne opcje designu, takie jak oznaczenia, selekcja kolorystyczna i różne osłony obrotowe z możliwością zadrukowania, zapewniają elastyczność. Dzięki elementom przyłączy kompatybilnym z lutowaniem rozplýwowym i opakowaniu dostosowanemu do przetwarzania maszynowego, zapewniona jest maksymalna sprawność w przetwarzaniu – dla oszczędności czasu i precyzyjnej instalacji.

Ogólne dane zamówieniowe

| | |
|------------|---|
| Wersja | Element bazowy, Obudowy OMNIMATE - seria CH20M szary agat, Panel boczny obudowy, Wgłębienie we wnęce obszaru stopy na styk szyny zbiorczej, Szerokość: 5.2 mm |
| Nr zam. | 2771220000 |
| Typ | CH20M6 BC 4P-4P BUS AGY 1 1293807 |
| GTIN (EAN) | 4064675031956 |
| Ilość | 50 szt. |

Dane techniczne

Dopuszczenia

| | |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

Wymiary i masa

| | | | |
|------------|----------|------------------|-------------|
| Głębokość | 106.5 mm | Głębokość (cale) | 4.1929 inch |
| Wysokość | 107 mm | Wysokość (cale) | 4.2126 inch |
| Szerokość | 5.2 mm | Szerokość (cale) | 0.2047 inch |
| Masa netto | 11.62 g | | |

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia |
| REACH SVHC | Bez SVHC powyżej 0,1 wt% |

Dane materiałowe

| | | | |
|-------------------------------|-------------------|---------------------------------------|----------------|
| Klasa palności wg UL 94 | V-0 | Materiał izolacyjny | PBT |
| grupa materiałów izolacyjnych | II | Powierzchnia | nieobrobiony |
| Materiał podstawowy | tworzywo sztuczne | Porównywalny wskaźnik śledzenia (CTI) | 400 ≤ CTI <600 |

Dane ogólne

| | | | |
|--------------------------|------------|---------------------|----------------------|
| Barwny | szary agat | Stopień ochrony | IP20 po zamontowaniu |
| Tabela kolorów (podobny) | RAL 7038 | możliwość zalewania | Nie |

Opcje indywidualizacji

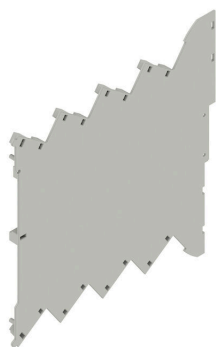
| | | | |
|--|-------------------------------------|--|--------------------|
| Możliwość wykonania wycięć specjalnych | Tak | Możliwość zastosowania etykiet specjalnych | Tak |
| Proces zamówienia na życzenie klienta | Patrz wytyczne w sekcji do pobrania | Warianty kolorystyczne | Więcej na życzenie |

Klasyfikacje

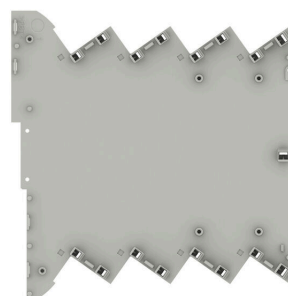
| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001031 | ETIM 9.0 | EC001031 |
| ETIM 10.0 | EC001031 | ECLASS 14.0 | 27-19-06-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-19-06-02 | | |

Rysunki

Zdjęcie produktu



Zdjęcie produktu

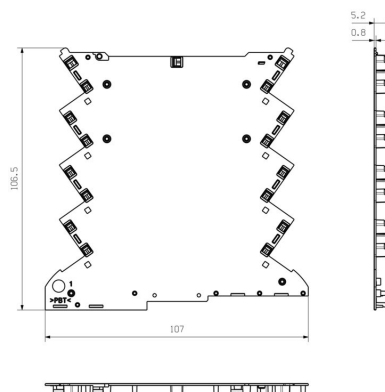


Zaleta produktu



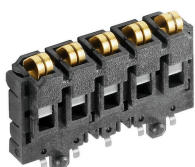
Element bazowy z wycięciem BUS

Rysunek wymiarowy



Akcesoria

SR-SMD - blok stykowy magistrali Bus CH20M6



Zintegrowana magistrala szyny do modułowego systemu obudów elektroniki

Przy zasilaniu, łączeniu i rozdzielaniu w aplikacjach modułowych szyna nośna zastępuje pracochłonne indywidualne okablowanie ciągłym i elastycznym rozwiązaniem systemowym.

Magistrala systemowa jest bezpiecznie zintegrowana ze standardową szyną montażową 35 mm. Proces lutowania rozplwowego pozwala na całkowicie automatyczną obróbkę bloku stykowego magistrali SMD podczas produkcji modułów. Odporne, połączone powierzchnie stykowe trwale zapewniają pewne połączenie przy wszystkich szerokościach obudowy. Skalowalność bez ograniczeń Zintegrowane rozwiązanie tego złącza pokrywa pełny zakres szerokości systemów: od wąskich, 6-mm do dużych 67-mm obudów. Łatwe serwisowanie podczas instalacji Łatwa wymiana modułów, także w istniejącym zespole modułów – bez negatywnego wpływu na moduły sąsiadujące. Uniwersalna integracja Bezprzerwowa magistrala systemowa jest bezpiecznie zintegrowana ze standardową szyną montażową 35 mm. Maksymalna dostępność Pięć w pełni galwanizowanych, częściowo połączonych styków łukowych Twin stanowi pewne, trwałe połączenie magistralą szyny nośnej. Kołnierze lutownicze THR zapewniają, że przyłącza do obwodu drukowanego są stabilne.

Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | SR-SMD 4.50/05/90 AU BK... | Wersja |
| Nr zam. | 1155840000 | Złącze wtykowe do druku, blok stykowy magistrali do CH20M6, |
| GTIN (EAN) | 4032248942534 | Połączenie lutowane THT/THR, Liczba biegunów: 5, 180°, połączany, |
| Ilość | 78 ST | czarny |
| Typ | SR-SMD 4.50/05/90 AU BK... | Wersja |
| Nr zam. | 1155850000 | Złącze wtykowe do druku, blok stykowy magistrali do CH20M6, |
| GTIN (EAN) | 4032248942374 | Połączenie lutowane THT/THR, Liczba biegunów: 5, 180°, połączany, |
| Ilość | 300 ST | czarny |